

求人票
(2024年3月卒業・修了見込者)



東京精密

企業情報	企業名	カブシキガイシャ トウキョウセイミツ	URL	http://www.accuretech.jp/	
		株式会社 東京精密 TOKYO SEIMITSU CO.,LTD	主業種	精密機器	
			株式公開	上場/プライム市場	
	代表者	代表取締役社長COO 木村 龍一	設立年月	1949年3月28日	
			資本金	110億円(2022年3月31日現在)	
	本社所在地	〒192-8515 東京都八王子市石川町2968-2 TEL.042-642-1701(代表) FAX.042-642-1798	従業員数	[単体]992名 [連結]2,354名 (2022年3月31日現在)	
			決算期	売上高	営業利益
	本社以外事業所	【開発拠点・工場】 八王子、土浦 【営業所】 仙台、土浦、さいたま、東京(八王子)、厚木、新潟、富山、長野、 浜松、名古屋、大阪、姫路、広島、福岡、大分 【海外事業所】 アメリカ、ブラジル、ドイツ、フランス、イタリア、中国、韓国、台湾、 タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、ベトナム	2022/03	1,332億7,700万円	285億5,000万円
2021/03			971億500万円	155億6,200万円	
事業内容	半導体製造装置と精密測定機器の製造販売				
特徴	最先端技術に貢献する半導体の生産に必要な「半導体製造装置」、ものづくりに求められる高精度な測定を実現する「精密計測機器」で産業を根底から支えています。培ってきた高い技術力を活かし、「世界初」「世界シェアNo.1」「世界最高精度」にこだわった製品を開発しています。				

採用情報	採用予定数	25名程度	前年度実績	27名(院:14名 学部:13名)	
	採用職種	◆技術職(各種エンジニア:機械設計/電気回路設計/ソフトウェア開発/アプリケーション/ブレード開発) ◆営業職(国内営業/海外営業) ◆管理業務職(人事/経理/広報/貿易業務等)			
	選考方法	【自由応募】 会社説明会→エントリーシート提出→書類選考→一次面接→二次面接(→学力検査 ※1)→最終面接 <small>(選考方法は変更の可能性がございます。変更の際はマイページにてご案内します。)</small> 【推薦応募】 ◆技術職のみ対象、書類選考及び一次面接免除。エントリーシート提出前に採用担当宛にメールでご連絡ください。 会社説明会→エントリーシート提出→二次面接→最終面接 ※1…学力検査は営業職、管理業務職のみ対象。合否判定には使用しません。 ※いずれの応募も、当社採用HPよりマイページにご登録ください。			
	勤務予定地(技術職)	【半導体製造装置事業】 八王子工場 (JR北八王子駅 徒歩3分) 〒192-8515 東京都八王子市石川町2968-2	勤務時間	(技術部門) 8:30 ~ 17:00 (営業・管理部門) 9:00 ~ 17:30	
		【精密計測機器事業】 土浦工場 (JR神立駅 徒歩32分) 〒300-0006 茨城県土浦市東中貫町4	所定労働時間	7時間40分(休憩50分)	
	初任給(2021年4月実績)	博士・修士了 245,000円 or 256,000円 (基本給232,000円+住宅手当13,000円 or 24,000円)	昇給	年1回	
		学部卒 223,000円 or 234,000円 (基本給210,000円+住宅手当13,000円 or 24,000円)	賞与	年2回(7月・12月、2021年度実績7.74ヶ月分)	
			退職金	あり	
諸手当	技術手当(技術職)、住宅手当、勤務地手当、 家族手当、通勤手当全額支給 など	社会保険	健康・厚生年金・雇用・労災		
		社宅	あり(入社1~2年目:家賃1,750円)		
福利厚生	【各種制度】 財形貯蓄、社員持株、企業年金、退職給付、住宅資融資、共済会、資格取得奨励金、 借り上げ社宅、育児短縮勤務、育児休業、介護休業 など 【その他】 ベネフィット・ワン、会員制リゾートクラブ施設利用、クラブ活動 など				
教育研修	新入社員研修、新入社員フォロー研修、工場実習、階層別研修、 技術研修、配属先研修、e-learning、通信教育 など				

連絡先

株式会社 東京精密 業務会社 人事室

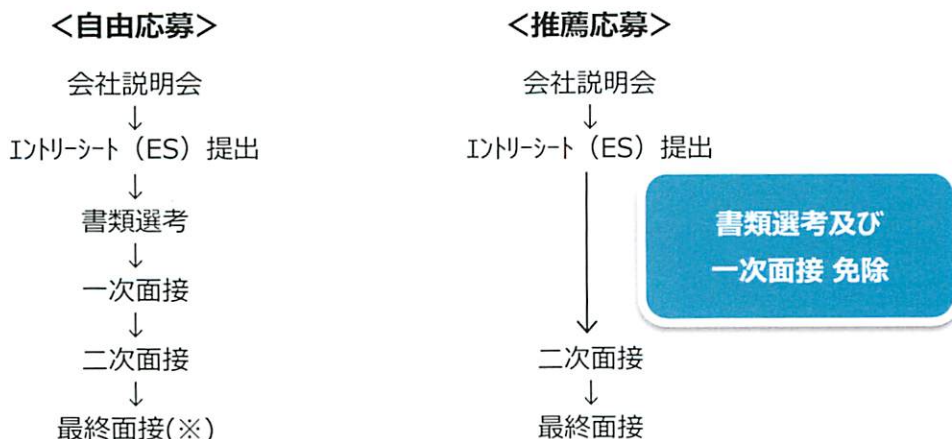
採用担当者:羽田・山口

〒192-8515 東京都八王子市石川町2968-2

TEL:042-642-1893(人事室直通) / FAX:042-642-1798 / E-mail:shinsotsu@accuretech.com



1. エントリーから最終面接までの流れ



◆各面接について

- ・一次面接：お人柄を中心に拝見します。
 - ・二次面接：専門的知見や学業への取り組みを中心に拝見します。（応募職種の管理職が担当）
 - ・最終面接：会社との適合感も含め、総合的に拝見します。（役員が担当）
- ※営業職・管理業務職は最終面接前に学力検査がございます。結果は合否判定には使用しません。

◆提出書類

【応募時】…エントリーシート、成績証明書

【内定承諾後】…卒業見込証明書(学部生)、卒業証明書(院生)、修了見込証明書(院生)、健康診断書、内定承諾書、推薦状

※技術職で推薦応募を希望される方は、応募時に推薦状が必要です。

◆エントリー

当社採用ホームページまたは、QRコードよりエントリーいただきますようお願い致します。

https://job.axol.jp/jn/s/accretech_24/entry_4006210914/



2. 推薦応募について

- ・推薦応募は技術職希望の方のみとなります。
- ・推薦応募をご希望の方は、エントリーシート提出前に、メールにて採用担当宛にご連絡ください。
- ・推薦応募には、応募時に研究室教授もしくは就職課・キャリアセンター発行の推薦状のご提出が必要となります。
- ※二次面接前のご準備をお願いしておりますが、やむを得ず遅れる場合は事前に提出可能時期をご連絡ください。
- ・推薦応募の方は、エントリーシート選考および一次面接が免除となり、二次面接からの選考となります。
- ※エントリーシートはご提出いただきます。

3. 求める人材像

- ・学部卒/院卒、学部/専攻は不問です。機械・電気・情報・材料・化学・応用物理などが、当社の製品開発・設計に親和性は高いですが、しっかりした技術観を持って、学問・研究に取り組まれている方でしたらご活躍いただけます。
- ・当社では複数のエンジニアがチームを組み、一つの装置をコンセプト発案から設計、試作、評価、リリースまでお互いの知見を出し合い一貫して担当します。「ものづくりが好き」「チームで仕事がしたい」という方は、高い充実感が得られます。
- ・若手のうちから裁量権を持ってチャレンジをしながら仕事ができる環境ですので、様々なことに興味を持って取り組める方は特に活躍できます。

【お問い合わせ先】

株式会社 東京精密

業務会社 人事部

担当：羽田・山口宛

TEL.042-642-1893（直通）

E-mail: shinsotsu@accretech.com



ACCRETECH

Accrete【共生】+Technology【技術】という2つの言葉から生まれたACCRETECH
企業・国・地域の垣根を超え、ACCRETECHは未来を作ります。



東京精密

“精密測定”で暮らしを支える

たとえば、自動車の燃費向上。
より精度の高いものづくりが要求されます。
ACCRETECHは精密測定技術で、高精度製造の未来を作ります。



“半導体製造”で暮らしを支える

たとえば、銀行のカードやクレジットカードなどの頭脳である半導体。
ACCRETECHは精密位置決め技術で、
半導体製造の未来を作ります。



機械設計エンジニア

【主な業務内容】

- ・駆動系・空圧系・流体系の設計、解析
- ・精密加工技術の案出
- ・高精度・耐環境・高強度の装置設計、解析

他の職種の知識も使いながら、装置を設計して作り上げるのが難しいけれど面白い！



【主な出身学部・専攻】

精密工学、機械工学、機械システム工学、物理学等

- ※上記以外にも、CADの使用や機械設計に携わったことがある方、機械に興味があり、機械設計へのやる気のある方が多く活躍しています！

電気回路設計エンジニア

【主な業務内容】

- ・デジタル・アナログ回路・制御回路・電力回路の設計、解析
- ・電磁波・発振の制御、ノイズ解析
- ・通信制御、配線表示等の設計

PC上だけではなく、実際に装置が動くことを実感できるのがやりがいです。



【主な出身学部・専攻】

電子システム工学、電気電子工学、半導体工学等

- ※上記以外にも、電気回路設計に携わったことがある方、電気回路設計を通して装置を動かすことへのやる気のある方が多く活躍しています。

ソフトウェア開発エンジニア

【主な業務内容】

- ・動作制御、マンマシン、通信ソフトの設計
- ・画像処理ソフト、データベース設計
- ・数値計算、機械学習ソフト設計

思い通りに装置が動いたときの感動は経験してみないと分からないですね！



【主な出身学部・専攻】

情報工学、通信工学、物理学、応用物理学、数学、電気電子工学、機械工学、化学等

- ※上記以外にも、研究や趣味等でソフトウェア開発に携わったことがある方、ソフトウェア開発を通して装置を動かすことへのやる気のある方が多く活躍しています。

アプリケーションエンジニア

【主な業務内容】

- ・顧客への運用レシピの提案、技術サポート、装置導入前後のデモ
- ・装置自体の評価、装置を用いた基礎実験
- ・最適な生産性を実現する装置構成の案出

国内外のお客さまに装置の魅力を伝えています！



【主な出身学部・専攻】

半導体工学、精密工学、機械工学、機械システム工学、物理学、電気電子工学、化学等

- ※上記以外にも、国内外のお客さまと直接コミュニケーションを取りながら業務を行いたい方、自分の専攻を活かして装置の運用方法を提案したい方が多く活躍しています。

ブレード開発エンジニア

【主な業務内容】

- ・ダイシングマシン（ウェーハ上の半導体チップを切り分ける装置）に取り付ける、精密切断ブレードの材料開発、評価

装置が自社の製品なので、自分の手で実際に試しながら開発ができます！



【主な出身学部・専攻】

化学、材料等

- ※半導体材料の開発ではございません。

装置メーカーではありませんが、化学・材料系出身の方が多く活躍しています。